

01.11.2011

180 Elektroniker beim CONday 2011 in Berlin, und die meisten von Ihnen wurden überrascht.

Entgegen dem „gängigen“ Konzept, solche Veranstaltungen als Werbeveranstaltungen (à la Kundentag) auszurichten, wurde von CONTAG eine neutrale Technologiekonferenz durchgeführt. Man beschränkte sich auf einen kurzen Redebeitrag zur Eröffnung und zum Abschluss des ersten Tages durch Andreas Contag und organisierte am zweiten Tag die Workshops im Firmengebäude in Berlin-Spandau. Ansonsten waren die Themen die Stars der Veranstaltung.

Themenvielfalt von Layout-Optimierung bis zu neuesten Forschungsergebnissen

Der Fokus des Interesses der Teilnehmer lag klar auf der Frage: Was hilft schon in der Entwicklungsphase, eine einwandfreie, kostengünstige und den aktuellen technologischen Anforderungen entsprechende Produktion von Leiterplatten zu gewährleisten. „Layout-Optimierung in der Praxis“ sowie „High-Speed-Design“ führten daher die Hitliste der Teilnehmer auch bei den Workshops am zweiten Tag an. Bei den Zukunftstechnologien stießen die Forschungsergebnisse des Fraunhofer Instituts auf das größte Interesse.

Die Themen insgesamt waren:

- - Flex-/Starrflex-Leiterplatten
- - Oberflächen
- - Embedding
- - Leistungselektronik
- - Kostenreduktion
- - Zuverlässigkeit
- - Hochstrom-Bereich
- - Layout
- - Neueste Materialien

Workshops inklusive Live-Produktion

Von allen mit Spannung erwartet - der Rundgang durch die Leiterplatten-Produktion von CONTAG. Im Anschluss an die Workshops erhielten die Elektroniker die Möglichkeit, sich vor Ort über alle produktionsrelevanten Prozesse zu informieren. Auf Grund des großen Erfolgs wird CONTAG beim nächsten CONday diesem Punkt noch mehr Zeit einräumen.

Fazit: Die Meinung der Teilnehmer

„Nochmals herzlichen Dank an das CONDAY- Team für die wirklich gute Organisation und die interessante Themenauswahl.“

„Eine rundum gelungene Veranstaltung - Besten Dank!“

„-Hallo CONTAG Team, ich fand die beiden Tage sehr interessant und habe einiges dazu lernen können. Die neuen Technologien die CONTAG mit dem Fraunhofer IZM entwickelt hat, haben mich stark beeindruckt "HF-Via"! Auch die Fertigung bei CONTAG hat sich weiter entwickelt, seit ich das erste mal 2007 da war. Ich bin immer noch beeindruckt, weiter so.“

PRESS RELEASE

Kontakt:

CONTAG GmbH
Gesellschafter, Geschäftsführer
Herr Andreas Contag
Päwesiner Weg 30
13581 Berlin - Germany
Telefon: +49 (0) 30-351 788-220
Email: contag@contag.de

CONTAG fertigt Leiterplatten-Prototypen in konkurrenzloser Schnelligkeit und hoher Qualität auch in den verschiedensten Sonderausführungen. Seit 30 Jahren ist das Unternehmen ein in der Elektronikindustrie anerkannter Partner. Am Hauptsitz in Berlin wurde 2010 mit 75 Mitarbeitern ein Umsatz von 9 Mio. € erwirtschaftet.

Expressfertigung von:

- Ein-, zweiseitige Leiterplatten
- Multilayer bis 24 Lagen
- HDI, Blind- und Buried Via-Technik, Hole Plugging
- Hybrid-Multilayer (z.B. Rogers + FR4)
- Flexible und starr-flexible Leiterplatten
- Impedanzkontrollierte Schaltungen
- Leiterplatten für HF-Anwendungen
- Oberflächen: HAL, chem. Zinn, chem. Ni/Au uvm.
- Sondermaterialien
- Mechanische Sonderausführungen, UL-Zertifizierung

PRESS RELEASE